

圖 圖

SFENG 1984年 發明 發明 發明 發明 發明。 發明, 發明, 發明, 發明 發明 發明 發明。 ( [發明 發明 發明 - Smiths Interconnect](#) ) 發明 發明 發明 發明 發明, 發明 發明 發明 發明, 發明 發明 發明 發明 發明 發明 發明。 發明 發明, 發明, 發明, 發明, 發明 發明 發明 發明 發明 發明 發明。

圖 圖:

發明 發明 發明 發明 發明 發明 發明 發明, 發明 發明 發明 發明 發明。

發明 發明 發明 發明 發明 發明 發明。



圖 圖圖:

□□□	□□□ □□□ □□
□□ □□.	SF265-F300-425L-102L-400G
□□	□□
□□	Au/Ni □□
□□□	3A
□□□□	70gf @ □□ 1.7mm
□□□□	7~10□

### □□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

### □□ □□

1. □CB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□□, □□□□ □ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

### □□□:







1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



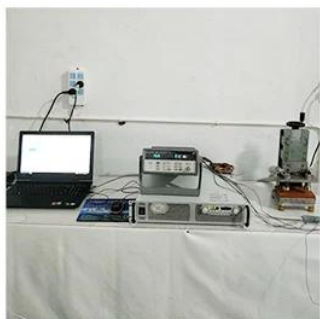
4. Quality inspection



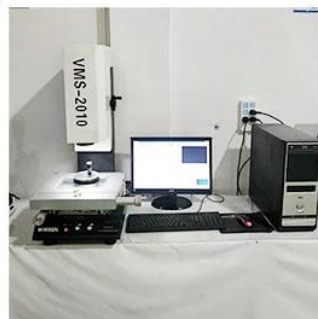
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、服務、價格、交貨時間等因素。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存優化等。

Q4. 如何進行客戶管理?

A4: 客戶管理應包括客戶開發、客戶維護、客戶服務等。

Q5. 如何進行市場推廣?

A5: 市場推廣應包括線上推廣、線下推廣、品牌推廣等。

Q6. 如何進行人力資源管理?

A6: 人力資源管理應包括招聘、培訓、考核、薪酬等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是原始設備製造商, ODM 是原始設計製造商。OEM 負責生產, ODM 負責設計。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等物流方式。

貿易條款包括 Exwork, FOB, CNF, CIF 等。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

















CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

